



2011年12月22日

各位

会社名 三井金属鉱業株式会社
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 兼 COO 仙田 貞雄
(コード番号 5706 東証第一部)
問合せ先 総務部広報室 東野 健二
(TEL. 03-5437-8028)

TAB/COF事業からの撤退について

当社 三井金属鉱業株式会社(社長 仙田貞雄)は、TAB/COF事業から撤退することを決定いたしましたのでお知らせします。

詳細につきましては、次の通りです。

記

1. 撤退の理由

TAB/COF市場は既に成長が鈍化し、限られた市場の中で韓国、台湾、日本のメーカーによる熾烈な価格競争が続いております。このような事業環境下において、当社は、事業規模の縮小等の合理化努力を行いながら、高い技術力と品質により、国内外におきまして一定のシェアを確保し、業績の改善に努めてまいりました。

しかしながら、本年秋口以降の市場の更なる大幅な縮小と歴史的な円高により事業環境が急速に悪化し、また、この厳しい状況は長期間に及ぶことが予想され、事業収益の回復は極めて困難であることから、事業の継続を断念せざるを得ないとの判断に至りました。

2. TAB/COF事業の概要

- (1) 販売 : 三井金属鉱業株式会社マイクロサーキット事業部
- (2) 製造 : 株式会社エム・シー・エス
- (3) 売上高 : 139億円(2010年度)

3. エム・シー・エスの概要(2011年12月1日現在)

- (1) 商号 : 株式会社エム・シー・エス
- (2) 設立 : 1989年7月
- (3) 代表者 : 代表取締役社長 大島 敬
- (4) 所在地 : 山口県下関市彦島西山町1-1-1
- (5) 資本金 : 4億5千万円(三井金属鉱業100%出資)
- (6) 従業員数 : 468名

4. 生産終了時期(予定)

- (1) COFおよびPDP用TAB : 2012年6月末
- (2) その他TAB : 2013年3月末

5. 従業員について

製造を担当する連結子会社エム・シー・エスに従事する社員については、三井金属グループ内への配置転換により雇用を確保すべく最大限努力してまいります。

6. 今後の見通し

本件による当社の当期業績予想への影響は軽微であると考えられることから、2012年3月期の業績予想については、2011年11月9日の「平成24年3月期第2四半期決算短信」発表時の予想値から変更いたしません。

また、2013年3月期以降の業績に与える影響につきましては、撤退の進捗にあわせ、今後、精査してまいります。2012年3月期決算発表時には、この点を踏まえた2013年3月期業績予想を公表する予定です。

以 上

【用語説明】

- ・TAB・・・Tape Automated Bonding の略語。銅配線されたテープ状のフィルムにICチップを連続して一括ボンディングする実装方式のこと。
- ・COF・・・Chip On Film の略語。液晶パネルで配線に用いられるポリイミドのフィルム状基板に直接チップを搭載する実装技術のこと。
- ・PDP・・・Plasma Display Panel の略語。薄型ディスプレイ装置の種類の一つで、ガラス板の間に封入した高圧の希ガスに高い電圧をかけて発光させるもの。